

# Datenblatt Produkt FK 245 MI 247 O



Board Level Kühlkörper>Aufsteckkühlkörper  
ohne Lötflanke, für Halbleiterbauform TO 218, TO 220, TO 247

## Kenndaten

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material:        | Kupfer (Cu)                                                                                                                               |
| für Transistor:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TO 220</li> <li>• TO 248</li> <li>• SIP-Multiwatt</li> <li>• TO 247</li> <li>• TO 218</li> </ul> |
| Breite:          | 20 mm                                                                                                                                     |
| Höhe:            | 9 mm                                                                                                                                      |
| Länge:           | 27 mm                                                                                                                                     |
| Wärmewiderstand: | 20,2 K/W                                                                                                                                  |
| Oberfläche:      | lötfähige Oberfläche                                                                                                                      |
| Ausführung:      | ohne Lötflanke                                                                                                                            |
| Materialstärke:  | 0,6 mm                                                                                                                                    |

## Technische Zeichnung

**20,2 K/W**

